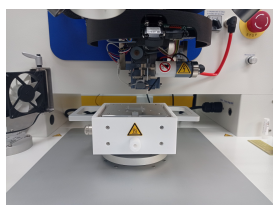
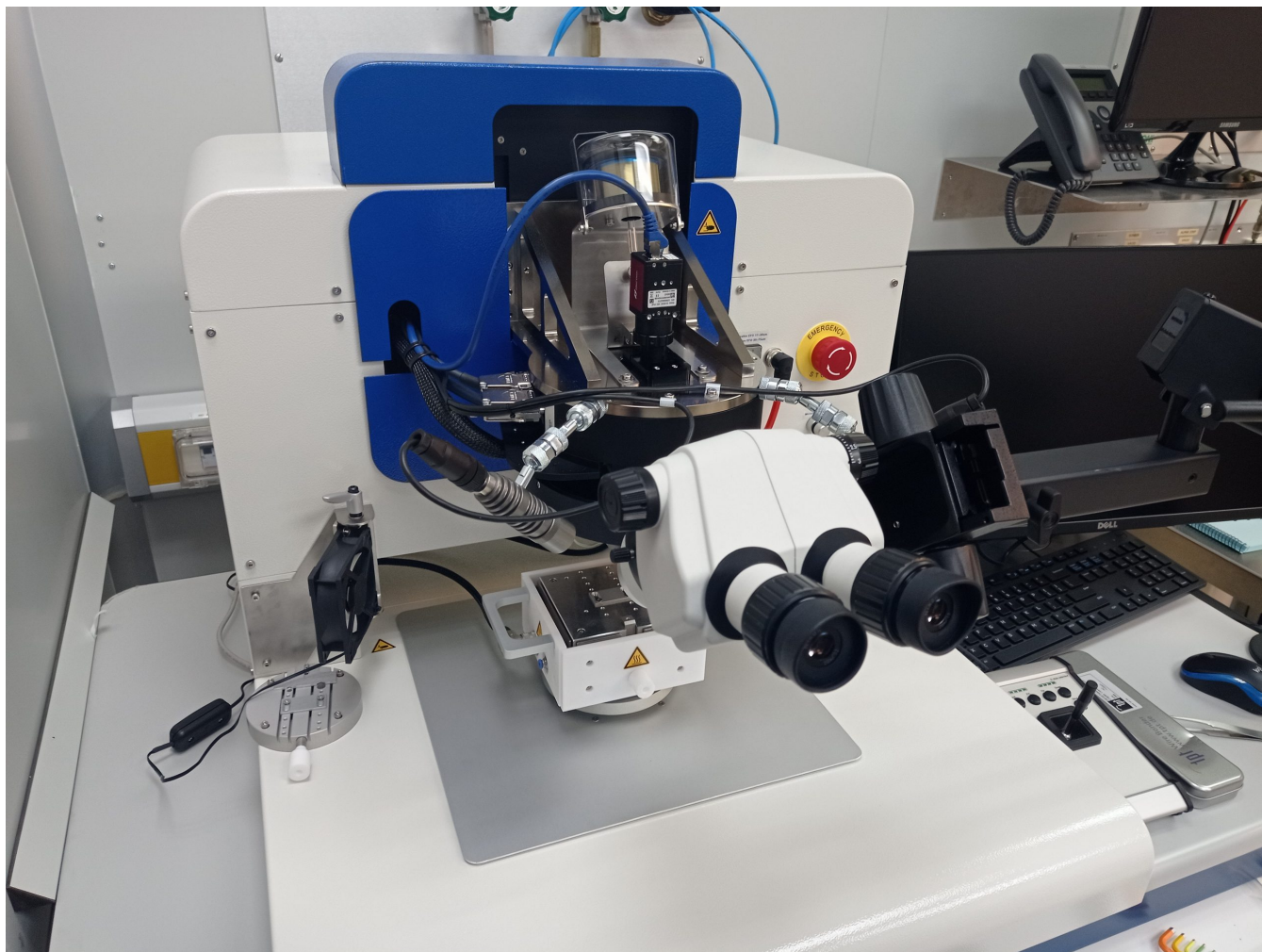


Soldadura de dispositivos electrónicos

Equipo de soldadura semiautomático TPT HB100



Información de contacto

Dirección: ISOM

ETS Telecomunicación

Avda. Complutense 30

28040 Madrid

Teléfono: 910672593

Página web: isom.upm.es

Correo electrónico: manuel.abuin@iupm.es

- Disponible

Tipo de oferta tecnológica

Servicios científico - Tecnológicos

Áreas de investigación e innovación

- Ciencia para la ingeniería y la arquitectura
- Industria, materiales y economía circular
- Tecnologías digitales, Inteligencia Artificial, ciberseguridad, 5G, robótica

ODS



Disponible desde: 2021

¿Dónde?

Grupo de Dispositivos Semiconductores del ISOM Instituto Universitario de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM)

Palabras clave: | bonding | contacto | soldadura

Soldadura de dispositivos electrónicos

Equipo de soldadura semiautomático TPT HB100

Descripción de los servicios que se ofrecen

Realización de conexiones eléctricas con hilos metálicos de diferentes materiales y con diferentes micras de diámetro. El contacto puede ser realizado en forma de bola o en forma de pisada.

Necesidades demandadas y aplicaciones

Este equipo sirve para unir cualquier dispositivo electrónico con cualquier tipo de zócalo o conjunto de pads

Sector o área de aplicación

Electrónica y optoelectrónica

Competencias diferenciales

Referencias previas de prestación

Descripción del equipamiento

ISOM. ETSITelecomunicaciones

Solicitud del servicio

[Protocolo de Acceso](#)
